



耐サージ金属皮膜チップ抵抗器

MRG シリーズ

AEC-Q200 準拠

特長

- ・薄膜構造で従来製品に比較してサージ耐圧をアップさせたチップ抵抗器
- ・高精度の抵抗値許容差：±0.5%、抵抗値温度係数：±10ppm/°C
- ・ローノイズ、耐硫化を実現する薄膜構造

用途

- ・電源関連機器
- ・自動車関連機器
- ・ロボット、FA 機器

品名構成

MRG 2012 N - 104 - D - T5

部品記号

形状：MRG2012, MRG3216, MRG5025

抵抗温度係数

梱包：T5=5,000個
(MRG2012, MRG3216)
T4=4,000個(MRG5025)

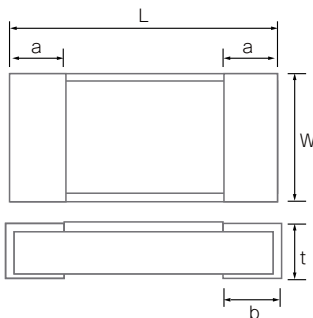
抵抗値許容差

公称抵抗値 (E-24：3桁、E-96：4桁、
MRG3216、MRG5025 は全て 4桁)

定 格

形名	定格電力	抵抗温度係数	抵抗値範囲(Ω)と抵抗値許容差(%)	素子 最高電圧	抵抗値 シリーズ	カテゴリー 温度範囲	梱包
		(ppm/°C)	±0.5%(D)				
MRG2012	1/10W	±10(N)	100≤R≤1M	150V	E-24, E-96	-55°C ~ 155°C	T5
		±25(P)					
MRG3216	1/8W	±10(N)	100≤R≤2M	200V	E-24, E-96	-55°C ~ 155°C	
		±25(P)					
MRG5025	1/2W	±10(N)	100≤R≤2M	300V	E-24, E-96	-55°C ~ 155°C	T4
		±25(P)					

外形寸法



形名	L	W	a	b	t
MRG2012	2.00±0.20	1.25+0.25/-0.20	0.40±0.20	0.40±0.20	0.40+0.15/-0.10
MRG3216	3.20±0.20	1.60±0.25	0.50±0.25	0.50±0.25	0.40+0.15/-0.10
MRG5025	5.00±0.20	2.50±0.25	0.60±0.25	0.60±0.25	0.45+0.15/-0.10

(unit : mm)

◆ 性能

項目	試験条件(MIL-PRF-55342/JIS C5201-1)	規格
短時間過負荷	定格電圧 ^{※1} の2.5倍、5秒	±(0.05%+0.01Ω)
耐久性	85℃、定格電圧 ^{※1} 90min ON.30min OFF 2000h	±(0.25%+0.01Ω)
高温高湿負荷	85℃、85%RH、定格電力の1/10 90min ON 30min OFF 2000h	±(0.25%+0.01Ω)
温度急変	-55℃(30min) ~ 125℃(30min) 2000 サイクル	±(0.25%+0.01Ω)
高温放置	155℃ 無負荷 2000h	±(0.5%+0.01Ω)
ESD(HBM)	4KV(正極性3回 負極性3回)	±(0.5%+0.05Ω)
はんだ耐熱性	260±5℃ 10秒(リフロー)	±(0.05%+0.01Ω)

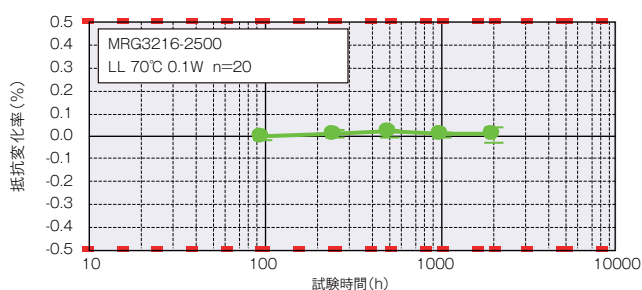
※1 定格電圧は、 $E = \sqrt{R \times P}$ の計算による。 E = 定格電圧 (V)、R = 定格抵抗値 (Ω)、P = 定格電力 (W) 定格電圧が素子最高電圧を超える場合は、素子最高電圧が定格電圧。

薄膜面実装抵抗器

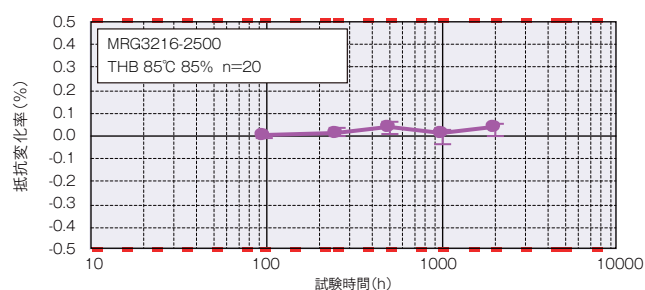
MRGシリーズ

◆ 特性データ

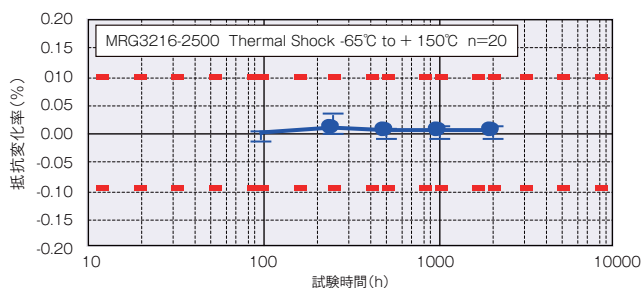
○ 耐久性



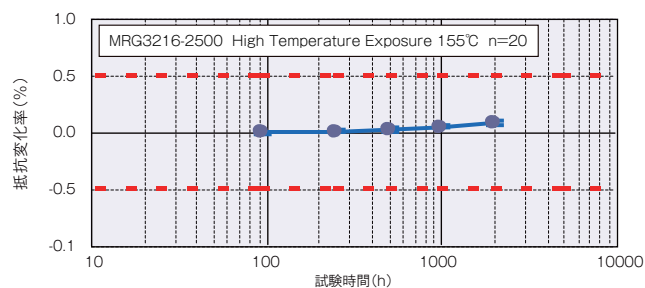
○ 高温高湿負荷



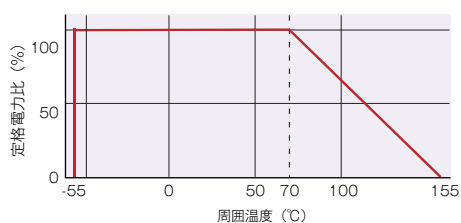
○ 温度急変



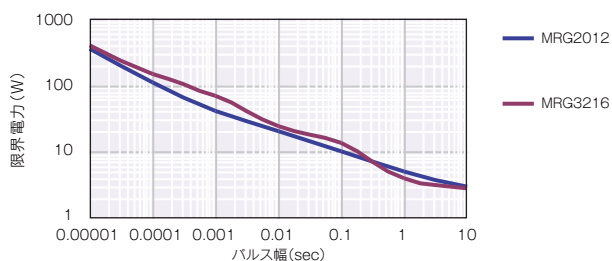
○ 高温放置



◆ 負荷軽減曲線



◆ パルス限界電力(シングルパルス)



◆ パルス限界電力(連続パルス)

